关于邀请参加

西安“硬科技之都”专场推介会的通知

各相关单位：

为了宣传西安 “硬科技之都”和推广于2018年11月8-11日举行的《2018中国·西安·全球硬科技大会》，西安市人民政府将在第21届北京科博会期间召开专场推介会。

1. 主题：宣传西安“硬科技之都”、《2018中国·西安·全球硬科技大会》，推广西安硬科技企业和产品。
2. 时间：2018年5月17日（周四） 14:00-15:00
3. 地点：中国国际展览中心（三元桥）综合楼201会议室（北京）
4. 活动组织：

主办单位：西安市人民政府

承办单位：西安市科学技术局

五、推介企业

西安交通大学智能机器人创新研究院、西北工业大学第365研究所（爱生集团）、中国航空工业西安飞行自动控制研究所、中国航天科技集团公司第六研究所、中国航天时代电子公司第十六研究所、西安航天远征流体控制股份有限公司、西安铂力特增材技术股份有限公司、中科院西安光学精密机械研究所（西安必盛激光科技有限公司）、中国电子科技集团公司二十所、西安天和防务技术股份有限公司、国家增材制造中心、中国重型机械研究院股份公司、西安中科创星科技孵化器有限公司及其孵化企业、西安盾安电气有限公司等。

六、会议内容

（一）西安市人民政府领导致辞

（二）硬科技项目推介

（三）科技代表企业讲话

（四）媒体提问及交流

七、报名

请有意与北京科博会西安展团交流的企业填写西安“硬科技之都”专场推介会报名回执表（见附件），于2018年5月15日前通过电子邮件1359708175@qq.com报名。

八、报名联系人及联系方式

联系人;林亮 联系电话：029-88210837 13363986599

联系人;侯文斌 联系电话：029-88332292 15091765970

西安市科学技术局

2018年5月4日

附件

西安“硬科技之都”专场推介会报名回执表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 联系人 |  |
| 姓　名 | 职务/职称 | 移动电话 | E-mail | 备 注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |